

# 분기재무제표에 대한 주석

제 44 기 분기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 30일까지

제 43 기 분기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지

삼성전자주식회사와 그 종속기업

## 1. 일반적 사항 :

### 가. 연결회사의 개요 -

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 DMC부문과 DS부문으로 구성되어 있습니다. DMC부문은 디지털 TV, 모니터, 에어컨 및 냉장고 등의 CE(Consumer Electronics) 사업과 휴대폰, 통신시스템, 프린터, 컴퓨터 등의 IM(Information technology & Mobile Communications) 사업으로 구성되어 있으며 DS부문은 메모리 반도체, 시스템 LSI 등의 반도체 사업과 LCD 디스플레이 패널 및 모바일용 OLED 패널 등의 LCD 사업, 기타 LED 사업 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표와 별도재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이 및 Samsung Electronics America 등 161개의 종속기업을 연결대상으로 하고, 삼성 SDI 등 34개 법인을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

계속;

1. 일반적 사항, 계속:

나. 종속기업 현황

보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	회사명	업종	지분율(%)(* )
국내	월드사이버게임즈	게임대회운영	94.5
	하이파이오니어 사모특별자산투자신탁1호	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	삼성디스플레이	디스플레이 제조 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스	전자제품 제조	50.0
	스테고	반도체 부품생산	51.0
	세메스	반도체/FPD제조장비	87.4
	세크론	반도체 장비	92.1
	삼성전자서비스	전자제품 수리서비스	99.3
	리빙프라자	전자제품 판매	100.0
	에쓰이에이치에프코리아	광케이블, 카메라모듈	100.0
	삼성전자로지텍	종합물류대행	100.0
	삼성전자축구단	경기단체 및 경기후원업	100.0
	지이에스	반도체 장비	100.0
	삼성메디슨	의료기기	68.5
	레이	Dental CT	68.1
	SVIC 6호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	98.1
	SVIC 14호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 20호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0

(\*) 의결권있는 주식 기준입니다.

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	회사명	업종	지분율(%)(* )
미주	Samsung Electronics America(SEA)	전자제품 판매	100.0
	NexusDX(Nexus)	의료기기	100.0
	Samsung Receivables(SRC)	채권관리	100.0
	Samsung Semiconductor(SSl)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Canada(SECA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Information Systems America(SISA)	R&D	100.0
	Grandis	R&D	100.0
	mSpot	소프트웨어	100.0
	Samsung Mexicana(SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung International(SII)	CTV 생산	100.0
	Samsung Telecommunications America(STA)	통신제품 판매	100.0
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics Mexico(SEM)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	SEMES America(SEMESA)	반도체 장비	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami(SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Medison America(SMUS)	의료기기	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela(SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronica Colombia(SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Panama(SEPA)	컨설팅	100.0
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina(SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile(SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru(SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Medison Brasil(SMBR)	의료기기	100.0
	Deltapoint Cardiac Diagnostics(Deltapoint)	의료기기	100.0

(\* ) 의결권있는 주식 기준입니다.

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	회사명	업종	지분율(%)(*)
유럽	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding(SEHG)	Holding Company	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia(SES)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics France(SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak(SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia(SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Slovakia(SDSK)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Electronics Romania(SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas(SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Polska(SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa(SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Nordic(SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Europe(SSEL)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria(SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia(ESK)	CTV/모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics European Holding(SEEH)	Holding Company	100.0
Samsung Electronics Poland Manufacturing(SEPM)	가전제품 생산	100.0	

(\*) 의결권있는 주식 기준입니다.

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	회사명	업종	지분율(%)(* )
유럽	Samsung Electronics Greece(SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung LCD Netherlands R&D Center(SNRC)	R&D	100.0
	Samsung LCD Netherlands R&D Center UK(SNRC(UK))	R&D	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center(SNDC)	R&D	100.0
	Nanoradio Hellas	R&D	100.0
	General RF Modules	R&D	100.0
	SonoAce Deutschland(SMDE)	의료기기	100.0
	Samsung Medison Italia(SMIT)	의료기기	100.0
	Samsung Medison France(SMFR)	의료기기	100.0
	Samsung Medison Europe(SMNL)	의료기기	100.0
	Nanogen Recognomics(Nanogen)	의료기기	60.0
	Samsung Electronics Rus(SER)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Rus Company(SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine(SEU)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Baltics(SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company(SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Moscow Research Centre(SMRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Kazakhstan(SEK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics KZ and Central Asia(SEKZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga(SERK)	CTV 생산	100.0
	Samsung Russia Service Center(SRSC)	서비스	100.0
	Samsung Opto-Electronics GmbH(SOG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Limited(SEL)	Holding Company	100.0
	Samsung Telecoms (UK)(STUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Denmark Research Center(SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited(SCSC)	R&D	100.0
	중동 및 아프리카	Samsung Electronics West Africa(SEWA)	마케팅
Samsung Electronics East Africa(SEEA)		마케팅	100.0
Samsung Gulf Electronics(SGE)		전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Egypt(SEEG)		CTV/모니터 생산	100.0
Samsung Electronics Israel(SEIL)		마케팅	100.0
Samsung Electronics Tunisia(SETN)		마케팅	100.0

	Samsung Electronics South Africa(SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkey(SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center(SIRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Levant(SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Morocco(SEMRC)	전자제품 판매	100.0

(\*) 의결권있는 주식 기준입니다.  
계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	회사명	업종	지분율 (%)(*1)
아시아 (중국제외)	Samsung Japan(SJC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Yokohama Research Institute(SYRI)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan(SEJ)	통신시스템 판매 및 서비스	100.0
	TNP Small/Medium Size & Venture Enterprises Growth Promotion Investment Limited Partnership(TSUNAMI)	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Samsung Medison Japan(SMJP)	의료기기	100.0
	Samsung Electronics Display (M)(SDMA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics (M)(SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics(SAVINA)	전자제품 생산 및 판매	80.0
	Samsung Asia Private(SAPL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics(SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung India Software Operations(SISO)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Australia(SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Telecommunications Indonesia(STIN)	통신시스템 판매 및 서비스	99.0
	Thai Samsung Electronics(TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Samsung Electronics Philippines(SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Philippines Manufacturing(SEPHIL)	전자제품 생산	100.0
	Batino Realty Corporation(BRC) (*2)	부동산 관리	39.8
	Samsung Malaysia Electronics(SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Bangladesh R&D(SBRC)	R&D	100.0
Samsung Electronics Vietnam(SEV)	전자제품 생산	100.0	
Samsung Telecommunications Malaysia(STM)	통신시스템 서비스	100.0	
Samsung Medison India(SMIN)	의료기기	100.0	
Medison Medical Systems(India)(MI)	의료기기	100.0	

(\*1) 의결권있는 주식 기준입니다.

(\*2) BRC는 소유지분율이 과반수 미만이나, 특수목적기업으로 회사의 특정 사업 필요에 따라 활동이 수행되고 특수목적기업의 운영에서의 효익 대부분을 회사가 얻고 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

지역	회사명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Samsung Display Dongguan(SDDG)	디스플레이 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin(SDTJ)	디스플레이 생산	95.0
	Samsung Electronics Hong Kong(SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics(SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export(SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung (China) Investment(SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Guangzhou Mobile R&D Center(SGMC)	R&D	100.0
	Samsung Tianjin Mobile R&D(STMC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor(SESS)	반도체 임가공	100.0
	Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing(SSDP)	프린터 생산	100.0
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	전자제품 생산	99.8
	Tianjin Samsung Electronics(TSEC)	전자제품 생산	91.3
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	전자제품 판매	100.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center(BST)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer(SESC)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Display Suzhou(SDSZ)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	디스플레이 생산	60.0
	Shenzhen Samsung Kejian Mobile Telecommunication Technology(SSKMT)	통신제품 생산	60.0
	Samsung Electronics Shanghai Telecommunication(SSTC)	통신 및 네트워크 제품 판매	100.0
	Samsung LCD Netherlands R&D Center HK(SNRC(HK))	R&D	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D(SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center(SCRC)	R&D	100.0
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Hainan Fiberoptics(SEHF)	광섬유/케이블 생산	100.0
	Samsung Electronics (Beijing) Service(SBSC)	서비스	100.0
	Medison (Shanghai)(SMS2)	의료기기	100.0

	Samsung Medison Shanghai Medical Instrument(SMS1)	의료기기	98.2
	Medison Medical Equipment(Shanghai)(MMS)	의료기기	100.0
	Tianjin Samsung LED(TSLED)	LED 생산	100.0
	Tianjin Samsung Opto-Electronics(TSOE)	카메라/캠코더 생산	90.0

(\*) 의결권있는 주식 기준입니다.

계속 ;

1. 일반적 사항, 계속 :

다. 당분기와 전기의 주요 연결대상 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다(단위 : 백만원).

(1) 당분기

종속기업명	당분기말		당분기			
	자산	부채	3개월		누적	
			매출	분기순손익	매출	분기순손익
삼성디스플레이	33,150,463	9,305,390	8,423,374	792,371	14,682,442	1,133,799
Samsung Electronics America(SEA)	11,059,886	6,189,761	2,728,862	3,515	8,062,619	34,716
Samsung Austin Semiconductor(SAS)	7,229,895	4,158,841	653,831	(21,630)	2,161,862	(55,152)
Samsung Semiconductor(SSI)	5,897,083	2,419,486	4,148,315	5,111	12,297,739	16,867
Samsung (China) Investment(SCIC)	4,265,235	3,465,525	3,864,645	10,525	9,717,325	149,041
Samsung Electronics European Holding(SEEH)	4,096,600	2,900,963	-	326	-	6,939
Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	3,531,439	1,889,428	4,623,933	276,480	10,670,795	508,263
Samsung Telecommunications America(STA)	3,215,343	2,757,579	4,436,595	42,297	9,837,363	53,998
Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	3,000,624	2,023,941	1,670,036	85,646	4,438,119	134,626
Samsung Electronics Vietnam(SEV)	2,929,128	1,402,499	4,081,817	122,240	10,023,306	392,583
Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	2,598,631	1,425,147	3,260,705	326,538	7,843,088	436,655
Samsung Electronics Taiwan(SET)	2,260,741	2,036,781	1,179,510	4,194	3,857,534	20,294
Samsung Electronics Slovakia(SESOK)	2,026,197	772,880	1,099,105	30,684	3,557,788	107,371
Samsung Electronics Rus Company(SERC)	1,923,191	1,605,375	1,918,205	4,182	4,728,215	(4,696)
Samsung International(SII)	1,914,044	1,293,267	1,635,254	103,598	4,852,063	353,472
Samsung Asia Private(SAPL)	1,902,877	1,187,293	368,061	(4,987)	1,041,519	10,230
Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	1,875,977	1,711,576	3,242,594	18,336	8,722,536	45,046
Samsung India Electronics(SIEL)	1,680,603	1,225,616	1,275,470	94,818	3,733,218	249,556
Samsung Electronics Suzhou Computer(SESC)	1,639,248	1,178,587	1,584,747	10,121	4,853,225	79,885
Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	1,626,868	1,182,217	2,873,217	(70,384)	8,850,199	378,172
Samsung Electronics (UK)(SEUK)	1,614,991	1,023,524	1,695,037	27,669	4,032,305	46,871
Samsung Japan(SJC)	1,609,540	1,390,768	1,405,721	2,039	4,796,042	28,081
Thai Samsung Electronics(TSE)	1,536,737	564,151	1,255,050	88,496	3,687,744	249,962
Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG)	1,495,009	1,479,163	1,296,274	3,794	3,444,034	2,562
Samsung Electronics Hong Kong(SEHK)	1,439,373	1,238,363	586,119	8,071	1,659,580	49,046

기타	35,509,423	21,132,616	28,430,652	611,539	88,834,710	2,215,617
----	------------	------------	------------	---------	------------	-----------

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

(2) 전기

종속기업명	전기말		전분기			
	자산	부채	3개월		누적	
			매출	분기순손익	매출	분기순손익
Samsung Electronics America(SEA)	9,816,571	4,913,504	2,416,850	(31,730)	7,352,737	(27,714)
Samsung Austin Semiconductor(SAS)	6,952,894	3,731,834	745,658	(17,722)	1,609,675	15,298
Samsung Semiconductor(SSl)	5,974,863	2,490,812	4,310,949	43,099	12,597,354	54,453
Samsung (China) Investment(SCIC)	3,323,358	2,652,717	2,818,273	99,290	6,733,112	157,639
Samsung Electronics European Holding(SEEH)	3,796,937	3,592,183	-	1,200	-	3,513
Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	2,984,592	1,816,087	2,474,987	169,123	5,539,229	314,655
Samsung Telecommunications America(STA)	2,235,101	1,818,412	2,270,474	(13,382)	7,039,609	(5,216)
Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	2,434,259	1,482,344	1,474,764	(11,343)	3,977,378	(11,786)
Samsung Electronics Vietnam(SEV)	2,217,392	1,043,133	1,872,951	258,258	3,844,563	473,729
Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	1,664,989	907,083	2,495,875	161,313	4,810,810	236,339
Samsung Electronics Taiwan(SET)	1,794,858	1,582,616	1,220,040	5,189	4,175,960	8,821
Samsung Electronics Slovakia(SESK)	2,361,719	1,174,527	1,014,073	18,577	3,105,467	198,474
Samsung Electronics Rus Company(SERC)	1,509,256	1,189,211	1,661,196	45,414	3,879,008	17,575
Samsung International(SII)	679,315	400,466	1,510,378	46,368	4,333,978	150,808
Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	2,024,403	1,901,188	2,854,543	20,885	7,680,872	37,189
Samsung India Electronics(SIEL)	1,090,390	876,886	1,111,538	28,799	3,012,123	76,196
Samsung Electronics Suzhou Computer(DESC)	1,411,349	1,018,670	1,723,194	42,140	4,415,873	98,911
Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	1,368,673	1,285,617	2,250,192	64,133	7,208,585	98,814
Samsung Electronics (UK)(SEUK)	996,860	457,017	946,185	11,307	2,522,042	(4,221)
Samsung Japan(SJC)	2,856,471	2,197,847	1,916,266	13,215	5,580,386	32,656
Thai Samsung Electronics(TSE)	1,169,778	443,187	976,389	32,598	2,625,103	152,878
Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG)	1,338,671	1,325,034	1,318,197	6,331	3,926,055	25,464
Samsung Electronics Hong Kong(SEHK)	1,155,606	998,115	424,251	7,149	1,046,563	12,003
Samsung Electronics Hungarian(SEH)	1,318,553	592,167	819,581	27,864	3,054,291	127,011
Samsung Electronics Rus Kaluga(SERK)	1,125,145	470,867	575,495	78,842	1,387,971	156,079
기타	42,351,985	22,260,352	23,294,072	612,816	66,658,916	873,391

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

라. 연결대상범위의 변동

(1) 당분기 누적 기준 연결재무제표의 작성대상 회사의 범위에 신규로 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	종속기업명	사유
국내	삼성디스플레이	물적분할
미주	mSpot	지분취득
	Nanoradio	지분취득
	Samsung LED America(SLA)	지분취득
	Samsung Electronics Panama(SEPA)	신규설립
유럽	Samsung Nanoradio Design Center(SNDC)	지분취득
	Nanoradio Hellas	지분취득
	General RF Modules	지분취득
	Samsung LED Europe Gmbh(SLEG)	지분취득
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited(SCSC)	신규설립
	Samsung Denmark Research Center ApS(SDRC)	신규설립
중동 및 아프리카	Samsung Electronics Egypt(SEEG)	신규설립
	Samsung Electronics Tunisia(SETN)	신규설립
	Samsung Electronics Israel(SEIL)	신규설립
중국	Tianjin Samsung LED(TSLED)	지분취득
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	신규설립

계속;

1. 일반적 사항, 계속 :

(2) 당분기 누적 기준 연결재무제표의 작성대상 회사의 범위에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.

지역	종속기업명	사유
국내	메디슨헬스케어	흡수합병
	프로소닉	흡수합병
	삼성모바일디스플레이	흡수합병
	에스엘시디	흡수합병
	SVIC 7호 신기술투자조합	청산
미주	Samsung LED America(SLA)	청산
	HX Diagnostics(HX)	청산
	HX Reagents(HX Reagent)	청산
	Nanoradio	청산
유럽	Samsung LED Europe Gmbh(SLEG)	흡수합병
아시아	Samsung Asia Private(SAPL)(*)	흡수합병

(\*)Samsung Electronics Asia Holding가 Samsung Asia Private을 흡수합병하였고, 명칭을 Samsung Asia Private으로 변경하였습니다(주석 29 참조).

## 2. 중요한 회계처리방침 :

### 2.1. 재무제표 작성기준 -

연결회사의 2012년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호(중간재무보고)에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2012년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

제정·공표되었으나 2012년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 연결회사가 조기 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

#### - 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정

동 개정 내용에 따르면, 보험수리적 손익에 대한 범위접근법의 적용이 더 이상 허용되지 않으며, 따라서 발생한 모든 보험수리적손익은 기타포괄손익으로 즉시 인식됩니다. 또한 제도의 변경에 따라 발생한 모든 과거근무원가를 즉시 인식하며, 이자원가와 사외적립자산에 대한 기대수익을 별도로 산출하던 것을 순확정급여부채(자산)에 확정급여채무의 측정에 사용한 할인율을 적용하여 계산한 순이자비용(수익)을 산출하는 것으로 변경하였습니다. 동 개정 내용은 2013년 1월 1일 이후에 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 연결회사는 상기의 개정 기준서의 적용에 따른 연결재무제표에 대한 영향을 파악 중입니다.

계속;

## 2. 중요한 회계처리방침, 계속 :

### - 기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정' 제정

기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정'은 공정가치를 명확히 정의하고, 공정가치의 측정을 위한 체계 및 공시사항을 단일의 기준서에서 정하여 한국채택국제회계기준 적용시 일관성을 제고하고 복잡성을 감소시키기 위하여 제정되었습니다. 기업회계기준서 제1113호는 다른 기준서에서 이미 요구하거나 허용하는 사항 이외에 추가적으로 공정가치 측정을 요구하지 않으며, 다른 기준서에서 공정가치 측정이 요구되거나 허용되는 경우 적용되는 지침을 제공합니다. 동 제정 내용은 2013년 1월 1일 이후에 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 연결회사는 상기의 제정 기준서의 적용이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

### - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'는 기타포괄손익에 표시되는 항목을 미래에 당기손익으로 재분류 되는지 여부에 따라 두 가지 그룹으로 나누어 표시하는 것으로 개정되었습니다. 동 개정 내용은 2012년 7월 1일 이후 개시되는 회계연도부터 적용될 예정이며, 조기 적용이 허용됩니다. 연결회사는 상기의 개정기준서의 적용이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 수익에서 매출원가 및 판매비와 관리비를 차감한 영업손익을 포괄손익계산서에 구분하여 표시하는 것으로 개정되었습니다. 기업은 영업성과를 반영하는 그 밖의 수익·비용 항목을 추가하여 자체 분류한 영업이익을 '조정영업손익'등의 명칭을 사용하여 주석으로 공시할 수 있습니다. 동 개정내용은 2012년 12월 31일 이후 최초로종료하는 회계연도부터 적용하되, 조기 적용이 허용됩니다. 개정 기준서에 따른 포괄손익계산서상 영업손익 분류기준의 변경으로 연결회사의 당기순손익에는 영향이 없으나 영업손익에 영향이 있을 것으로 예상하고 있습니다.

계속;

## 2. 중요한 회계처리방침, 계속 :

### 2.2. 회계정책 -

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2011년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 연간법인세율, 즉 추정 평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

### 2.3. 중요한 회계추정 및 가정 -

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2011년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품 :

가. 보고기간종료일 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

(1) 당분기말

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	합계
현금및현금성자산	-	18,823,533	-	18,823,533
단기금융상품	-	10,659,209	-	10,659,209
단기매도가능금융자산	-	-	853,843	853,843
매출채권	-	24,371,253	-	24,371,253
미수금	-	2,398,731	-	2,398,731
장기매도가능금융자산	-	-	5,141,467	5,141,467
보증금	-	826,422	-	826,422
기타	55,512	1,800,996	-	1,856,508
계	55,512	58,880,144	5,995,310	64,930,966

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채	합계
매입채무	-	11,064,153	-	11,064,153
단기차입금	-	4,115,644	4,596,984	8,712,628
미지급금	-	6,746,049	-	6,746,049
유동성장기부채	-	905,162	-	905,162
사채	-	1,878,646	-	1,878,646
장기차입금	-	3,848,382	-	3,848,382
장기미지급금	-	1,289,461	-	1,289,461
기타	35,962	8,051,428	-	8,087,390
계	35,962	37,898,925	4,596,984	42,531,871

계속;

3. 범주별 금융상품, 계속 :

(2) 전기말

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	합계
현금및현금성자산	-	14,691,761	-	14,691,761
단기금융상품	-	11,529,905	-	11,529,905
단기매도가능금융자산	-	-	655,969	655,969
매출채권	-	21,882,127	-	21,882,127
미수금	-	2,270,901	-	2,270,901
장기매도가능금융자산	-	-	3,223,598	3,223,598
보증금	-	791,863	-	791,863
기타	130,057	1,289,447	-	1,419,504
계	130,057	52,456,004	3,879,567	56,465,628

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채	합계
매입채무	-	10,276,727	-	10,276,727
단기차입금	-	4,775,339	4,878,383	9,653,722
미지급금	-	8,232,763	-	8,232,763
유동성장기부채	-	30,292	-	30,292
사채	-	1,280,124	-	1,280,124
장기차입금	-	3,682,472	-	3,682,472
장기미지급금	-	1,024,804	-	1,024,804
기타	40,932	7,788,450	-	7,829,382
계	40,932	37,090,971	4,878,383	42,010,286

계속;

3. 범주별 금융상품, 계속 :

나. 보고기간 종료일 현재 공정가치로 측정되는 연결회사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산				
파생상품	-	55,512	-	55,512
장단기매도가능금융자산	5,246,840	111,615	636,855	5,995,310
(2) 부 채				
파생상품	-	35,962	-	35,962

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산				
파생상품	-	130,057	-	130,057
장단기매도가능금융자산	3,182,157	73,672	623,738	3,879,567
(2) 부 채				
파생상품	-	40,932	-	40,932

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치  
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)
- Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

계속;

### 3. 범주별 금융상품, 계속 :

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

4. 재고자산 :

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가총당금	장부가액	평가전금액	평가총당금	장부가액
제품 및 상품	6,045,260	(154,527)	5,890,733	6,105,312	(199,432)	5,905,880
반제품 및 재공품	4,150,701	(400,151)	3,750,550	3,454,823	(383,461)	3,071,362
원재료 및 저장품	5,863,584	(134,643)	5,728,941	4,673,143	(186,523)	4,486,620
미착품	4,103,621	-	4,103,621	2,252,853	-	2,252,853
계	20,163,166	(689,321)	19,473,845	16,486,131	(769,416)	15,716,715

5. 장기매도가능금융자산 :

보고기간종료일 현재 장기매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만 원).

구 분	당분기말	전기말
지분증권 - 상장주식	4,392,997	2,526,187
지분증권 - 비상장주식	636,855	623,739
채무증권	111,615	73,672
계	5,141,467	3,223,598

연체되거나 손상된 매도가능금융자산은 없으며, 보고기간종료일 현재 매도가능금융자산 중 채무증권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액입니다.

계속;

5. 장기매도가능금융자산, 계속:

보고기간종료일 현재 상장주식의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

회 사 명	당분기말				전기말
	보유주식수	지분율(%)	취득원가	장부가액 (시장가치)	장부가액 (시장가치)
삼성중공업	40,675,641	17.6	258,299	1,533,472	1,134,850
삼성정밀화학	2,164,970	8.4	45,678	144,836	132,063
호텔신라	2,004,717	5.0	13,957	111,061	77,182
제일기획	2,998,725	2.6	2,920	70,920	56,826
아이마켓코리아	647,320	1.8	324	18,449	10,487
에이테크솔루션	1,592,000	15.9	26,348	14,408	17,830
에스에프에이	1,822,000	10.2	38,262	82,901	111,142
에스엔유프리시전	1,075,446	5.3	14,204	5,926	11,400
케이티스카이라이프	240,000	0.5	3,344	7,368	6,576
ASML	12,595,575	3.0	726,024	756,586	-
Rambus	4,788,125	4.3	92,682	29,672	41,692
Seagate Technology	45,239,490	10.6	788,454	1,566,728	855,665
기타	-	-	21,604	50,670	70,474
계			2,032,100	4,392,997	2,526,187

취득원가와 시가의 차액은 자본항목에 직접 반영되는 법인세효과를 감안한 후 기타자본항목(매도가능금융자산평가손익)으로 계상하고 있습니다.

6. 관계기업 및 조인트벤처 투자 :

가. 당분기와 전분기 누적 기준 관계기업 및 조인트벤처 투자의 변동내역은 다음과 같습니다 (단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	9,204,169	8,335,290
취득	277,012	401,307
처분	(19,438)	(300,348)
손익 중 지분해당액	768,657	1,078,328
기타변동액(*)	(1,072,740)	(322,927)
분기말장부가액	9,157,660	9,191,650

(\*) 배당, 사업결합 및 환율 변동에 따른 환산차이 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 조인트벤처 투자현황은 다음과 같습니다.

(1) 주요 관계기업

회사명	업종	지분율(%)(*)	지역
삼성카드	금융업	35.3	국내
삼성전기	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	23.7	국내
삼성SDI	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	20.4	국내
삼성에스디에스	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	21.7	국내
삼성테크윈	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	25.5	국내

(\*) 의결권있는 주식 기준입니다.

계속;

6. 관계기업 및 조인트벤처 투자, 계속:

(2) 주요 조인트벤처 투자

회사명	업종	지분율(%)(*)	지역
삼성코닝정밀소재	TFT-LCD등 부품 제조 및 판매	42.5	국내
삼성코닝어드밴스드글라스	기타 산업용 유리제품 제조업	50.0	국내

(\* ) 의결권있는 주식 기준입니다.

다. 관계기업 및 조인트벤처 투자 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

(1) 관계기업

회 사 명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부가액	취득원가	순자산가액(*)	장부가액
삼성카드	1,538,540	2,198,257	2,219,332	1,538,540	2,167,986	2,184,855
삼성전기	359,237	887,747	873,974	359,237	883,680	799,792
삼성SDI	423,722	1,510,110	1,192,247	423,722	1,242,699	1,185,509
삼성에스디에스	17,967	686,947	685,509	17,967	643,578	632,593
삼성테크윈	174,531	405,012	359,780	174,531	417,708	370,379
삼성엘이디	-	-	-	180,916	311,545	340,145
기타	459,117	565,662	548,076	269,787	354,602	371,909
합계	2,973,114	6,253,735	5,878,918	2,964,700	6,021,798	5,885,182

(\* ) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 조인트벤처 투자

회 사 명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부가액	취득원가	순자산가액(*)	장부가액
삼성코닝정밀소재	297,165	3,177,835	2,995,180	297,165	3,191,077	3,089,298
삼성코닝어드밴스드글라스	115,000	114,562	114,562	-	-	-
기타	419,461	89,290	169,000	419,461	145,870	229,689
합계	831,626	3,381,687	3,278,742	716,626	3,336,947	3,318,987

(\* ) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

계속;

6. 관계기업 및 조인트벤처 투자, 계속:

라. 지분법평가 내역(단위: 백만원)

(1) 당분기 누적

회 사 명	기초평가액	지분법평가내역			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성카드	2,184,855	265,590	(200,861)	(30,252)	2,219,332
삼성전기	799,792	80,130	12,467	(18,415)	873,974
삼성SDI	1,185,509	20,199	(210)	(13,251)	1,192,247
삼성에스디에스	632,593	53,637	3,934	(4,655)	685,509
삼성테크윈	370,379	29,773	(22,417)	(17,955)	359,780
삼성엘이디	340,145	(22,519)	(712)	(316,914)	-
삼성코닝정밀소재	3,089,298	399,812	4,025	(497,955)	2,995,180
삼성코닝어드밴스드글라스	-	(438)	-	115,000	114,562
기타	601,598	(57,527)	(5,269)	178,274	717,076
합계	9,204,169	768,657	(209,043)	(606,123)	9,157,660

(\*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 환율 변동 및 사업결합으로 인한 변동 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전분기 누적

회 사 명	기초평가액	지분법평가내역			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성카드	2,201,154	103,741	(25,027)	(64,425)	2,215,443
삼성전기	793,932	45,466	(34,497)	(17,685)	787,216
삼성SDI	1,172,130	51,853	(7,135)	(23,897)	1,192,951
삼성에스디에스	569,678	50,727	(31)	(3,913)	616,461
삼성테크윈	269,360	56,527	43,662	(8,866)	360,683
삼성엘이디	306,005	9,746	5,203	-	320,954
삼성코닝정밀소재	2,599,010	775,359	(1,555)	(199,943)	3,172,871
기타	424,021	(15,091)	(6,832)	122,973	525,071
합계	8,335,290	1,078,328	(26,212)	(195,756)	9,191,650

(\*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 및 환율 변동 등으로 구성되어 있습니다.

계속;

6. 관계기업 및 조인트벤처 투자, 계속:

마. 주요 관계기업 및 조인트벤처 투자의 요약 재무정보(단위: 백만원)

(1) 주요 관계기업에 대한 재무정보는 다음과 같습니다.

1) 당분기

회 사 명	당분기말		당분기			
			3개월		누적	
	자산	부채	매출액	분기순이익	매출액	분기순이익
삼성카드	16,083,828	9,854,846	787,957	61,573	3,024,741	752,464
삼성전기	7,060,317	3,166,718	2,183,079	139,089	5,838,691	343,760
삼성SDI	10,578,001	2,903,413	1,502,889	1,198,511	4,356,982	1,415,851
삼성에스디에스	4,485,858	1,315,338	1,630,528	90,492	4,303,395	235,500
삼성테크윈	3,659,006	2,068,234	691,502	34,083	2,079,948	110,567

2) 전기

회 사 명	전기말		전분기			
			3개월		누적	
	자산	부채	매출액	분기순이익	매출액	분기순이익
삼성카드	16,135,253	10,003,851	941,559	81,171	2,454,936	294,106
삼성전기	7,328,862	3,453,074	1,570,757	64,925	4,368,202	204,617
삼성SDI	8,527,411	2,212,884	1,447,667	99,957	4,006,114	265,182
삼성에스디에스	4,063,875	1,093,972	1,183,812	67,294	3,414,056	219,495
삼성테크윈	3,203,520	1,609,769	693,473	41,562	2,128,310	216,162
삼성엘이디	1,454,193	831,104	358,213	3,601	956,195	25,597

계속;

6. 관계기업 및 조인트벤처 투자, 계속:

(2) 조인트벤처 투자에 대한 연결회사의 참여지분에 해당하는 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

1) 당분기말

구 분		삼성코닝정밀소재	삼성코닝 어드밴스드글라스	기타	합계
유동자산		1,772,406	91,040	227,401	2,090,847
비유동자산		1,646,942	26,407	364,489	2,037,838
총자산		3,419,348	117,447	591,890	4,128,685
유동부채		194,370	2,825	185,424	382,619
비유동부채		47,143	60	317,176	364,379
순자산		3,177,835	114,562	89,290	3,381,687
3개월	총수익	363,648	6,992	164,662	535,302
	총비용	214,313	6,627	183,630	404,570
	분기순이익	149,335	365	(18,968)	130,732
당분기 누적	총수익	1,118,761	9,209	571,019	1,698,989
	총비용	638,517	9,647	611,220	1,259,384
	분기순이익	480,244	(438)	(40,201)	439,605

2) 전기말

구 분		삼성코닝정밀소재	Siltronic Samsung Wafer	기타	합계
유동자산		1,759,181	100,952	176,899	2,037,032
비유동자산		1,742,956	343,751	40,346	2,127,053
총자산		3,502,137	444,703	217,245	4,164,085
유동부채		251,287	76,932	138,217	466,436
비유동부채		59,773	300,929	-	360,702
순자산		3,191,077	66,842	79,028	3,336,947
3개월	총수익	471,413	37,753	196,389	705,555
	총비용	260,467	45,466	193,922	499,855
	분기순이익	210,946	(7,713)	2,467	205,700
전분기 누적	총수익	1,605,143	112,888	587,992	2,306,023
	총비용	810,002	140,139	579,366	1,529,507
	분기순이익	795,141	(27,251)	8,626	776,516

계속;

6. 관계기업 및 조인트벤처 투자, 계속:

마. 보고기간종료일 현재 시장성있는 관계기업 투자주식의 시장가격 정보는 다음과 같습니다(단위: 주, 백만원).

구 분	당분기말		전기말
	주식수	시장가치	시장가치
삼성SDI	9,282,753	1,471,316	1,239,248
삼성전기	17,693,084	1,705,613	1,374,753
삼성카드	43,393,170	1,737,896	1,687,994
삼성테크윈	13,526,935	869,782	719,633

7. 유형자산 :

가. 당분기와 전분기 누적 기준 유형자산의 주요 변동은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
기초순장부금액	62,043,951	52,964,594
취득 및 자본적지출	18,483,438	16,038,806
사업결합으로 인한 취득	701,098	129,925
처분/폐기/손상	(513,037)	(365,891)
감가상각	(11,100,077)	(9,446,048)
기타	(619,604)	338,378
분기말순장부금액	68,995,769	59,659,764

나. 당분기와 전분기 누적 기준 유형자산 계정과목별 상각내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
매출원가	10,232,593	8,704,330
판매비와관리비	337,185	276,045
연구개발비 등	530,299	465,673
계	11,100,077	9,446,048

8. 무형자산 :

가. 당분기와 전분기 누적 기준 무형자산의 주요변동은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
기초순장부금액	3,355,236	2,779,439
내부개발에 의한 취득	296,793	263,439
개별 취득	224,786	213,885
사업결합으로 인한 취득	182,509	523,124
상각	(571,962)	(467,463)
처분/폐기/손상	(12,524)	(9,703)
기타	222,849	105,518
분기말순장부금액	3,697,687	3,408,239

나. 당분기와 전분기 누적 기준 무형자산 계정과목별 상각내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
매출원가	238,756	193,651
판매비와관리비	256,345	206,898
연구개발비 등	76,861	66,914
계	571,962	467,463

9. 차입금 :

보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

종 별	차입처	연이자율(%)	금 액(백만원)	
		당분기말	당분기말	전기말
(1) 단기차입금				
담보부차입금(*1)	우리은행 외	0.9 ~ 5.9	4,596,984	4,878,383
무담보차입금	시티은행 외	0.4 ~ 15.6	4,115,644	4,775,339
계			8,712,628	9,653,722
(2) 유동성장기차입금				
은행차입금	SOCIETE GENERALE 외	2.8 ~ 5.9	386,041	10,820
금융리스부채(*2)	APCI 외	2.2 ~ 15.7	13,748	13,936
계			399,789	24,756
(3) 장기차입금				
은행차입금	MIZUHO은행 외	0.7 ~ 5.6	3,739,291	3,559,554
금융리스부채(*2)	APCI 외	2.2 ~ 15.7	109,091	122,918
계			3,848,382	3,682,472

(\*1) 상기 차입금 중 담보부 차입금에 대해서는 매출채권 등이 담보로 제공되어 있습니다.

(\*2) 리스부채와 관련하여 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 리스자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

10. 사채 :

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말	전기말
원화사채(하기 "가" 참조)	697,673	1,197,079
외화사채(하기 "나" 참조)	1,180,973	83,045
계	1,878,646	1,280,124

가. 보고기간종료일 현재 원화사채의 내역은 다음과 같습니다.

내역	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금액(백만원)	
			당분기말	당분기말	전기말
무보증공모사채	2010.6.17	2013.6.17	4.7	500,000	500,000
무보증공모사채	2011.11.17	2014.11.17	4.1	500,000	500,000
무보증공모사채	2011.11.17	2016.11.17	4.2	200,000	200,000
1년 이내 만기도래분(유동성장기사채)				(500,000)	-
사채할인발행차금				(2,327)	(2,921)
계				697,673	1,197,079

상기 사채는 모두 삼성디스플레이가 발행하였으며 만기에 일시상환됩니다.

나. 보고기간종료일 현재 외화사채의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금액(백만원)	
			당분기말	당분기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds(*1)	1997.10.2	2027.10.1	7.7	83,895 (US\$75,000천)	92,264 (US\$80,000천)
US\$ denominated Unsecured Bonds(*2)	2012.4.10	2017.4.10	1.8	1,118,600 (US\$1,000,000천)	-
1년 이내 만기도래분(유동성장기사채)				(5,373)	(5,536)
사채할인발행차금				(16,149)	(3,683)
계				1,180,973	83,045

(\*1) US\$ denominated Straight Bonds는 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(\*2) US\$ denominated Unsecured Bonds는 Samsung Electronics America에서 발행하였고, 5년 만기 일시상환되며, 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 퇴직급여부채 :

가. 당분기와 전분기 누적 기준 확정급여제도 관련하여 연결손익계산서에 인식한 비용의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	495,182	389,966
이자원가	149,049	126,249
사외적립자산의 기대수익	(78,557)	(76,425)
보험수리적손익	31,510	662
축소 등	10,071	1,674
계	607,255	442,126

구 분	당분기	전분기
제조원가	241,964	177,711
판매비와관리비	148,075	100,413
연구개발비 등	217,216	164,002
계	607,255	442,126

나. 보고기간종료일 현재 확정급여부채와 관련하여 연결재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	4,041,640	3,271,629
사외적립자산의 공정가치	(2,369,295)	(2,423,152)
소 계	1,672,345	848,477
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	75,805	258,711
미인식보험수리적손익	(789,299)	(688,702)
계	958,851	418,486

12. 총당부채 :

당분기 누적 기준 총당부채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	상여총당 (라)	기타 총당부채	합 계
기초	1,680,534	1,590,079	510,901	-	96,245	3,877,759
순전입액	1,724,341	1,157,758	142,774	2,033,967	(18,411)	5,040,429
사용액	(1,405,860)	(154,626)	(134,138)	(268,832)	-	(1,963,456)
기타(*)	(28,322)	(52,031)	-	-	(2,914)	(83,267)
당분기말	1,970,693	2,541,180	519,537	1,765,135	74,920	6,871,465

(\*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

가. 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험율등을 기초로 추정하여 총당부채로 설정하고 있습니다.

나. 연결회사는 협상 진행중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 상기 금액의 지급시기는 협상경과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 연결회사는 임원을 대상으로 부여년도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 총당부채로 계상하고 있습니다.

라. 연결회사는 임직원을 대상으로 당 회계연도의 경영실적에 따라 상여를 지급하고 있는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분은 총당부채로 계상하고 있습니다.

### 13. 우발부채와 약정사항 :

#### 가. 지급보증한 내역

보고기간종료일 현재 연결회사가 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

내역	당분기말	전기말
임대주택 관련 채무보증(*)	114,065	153,989

(\*) 직원용 임대주택 제공과 관련한 직원들의 금융기관 대출금에 대하여 제공한 채무보증 약정 한도액입니다.

#### 나. 소송 등

(1) 삼성자동차의 채권금융기관들(이하 "채권금융기관들"이라 함)은 2005년 12월에 회사를 포함한 28개 삼성계열사들 및 이견희 회장을 상대로 1999년 9월에 체결된 합의를 근거로 2조 4,500억원과 이에 대한 위약금 등의 지급을 청구하는 소송을 제기하였습니다. 삼성생명의 상장과정에서 채권금융기관들이 보유한 삼성생명 주식이 매각되고 그 주식 매각대금 중 주당 7만원(액면분할 기준)을 초과하는 금 8,776억원이 에스크로 계좌에 예치되었으며, 본 소송상 청구의 대부분이 취하되었습니다. 서울고등법원은 2011년 1월 11일에 삼성계열사들에게 위약금 6,000억원 및 이에 대한 지연손해금을 지급하라는 판결을 선고하였으며, 이에 따라 위 에스크로 계좌에서 위 판결에 따른 위약금 및 지연손해금 합계 6,204억원이 채권금융기관들에게 지급되었습니다. 한편, 이러한 판결에 대하여 회사를 포함한 삼성계열사들 및 채권금융기관들이 모두 상고하여 현재 대법원에서 상고심이 진행 중에 있습니다.

계속;

13. 우발부채와 약정사항, 계속;

(2) 보고기간종료일 현재 미국, 독일 등의 지역에서 Apple 사와의 특허관련 소송이 다수 진행 중입니다. 미국에서 진행되고 있는 소송과 관련해서는 2012년 8월 24일 미국 캘리포니아 법원에서 디자인 및 기술 특허에 대해 연결회사의 일부 침해를 인정하는 배심원단의 평결이 있었으며 보고기간종료일 현재 1심 절차가 계속 진행 중에 있습니다. 동 소송을 포함한 Apple사와의 특허관련 소송 최종 결과 및 그 영향은 당분기말 현재 예측할 수 없습니다.

(3) 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

14. 자본금 :

가. 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액 : 5,000원) 이며, 보고기간종료일 현재 회사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수(소각 주식수 제외)는 각각 147,299,337주와 22,833,427주입니다. 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면 총액은 850,664백만원(보통주 736,497백만원 및 우선주 114,167백만원)으로 납입자본금(897,514백만원)과 상이합니다.

나. 보고기간종료일 현재 해외자본시장에서 유통중인 주식예탁증서(Global Depositary Receipts)의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말		전기말	
	우선주	보통주	우선주	보통주
주식수	3,221,856주	7,604,723주	3,092,581주	7,316,976주
좌	6,443,712좌	15,209,446좌	6,185,162좌	14,633,952좌

15. 연결이익잉여금 :

가. 보고기간종료일 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말	전기말
1. 임 의 적 립 금 등	88,772,755	78,713,318
2. 연결미처분이익잉여금	24,282,019	18,829,207
계	113,054,774	97,542,525

나. 회사는 2012년 6월 30일을 배당기준일로 하여 중간배당을 지급하였으며, 당분기와 전분기 누적 기준 중간배당금 산정내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분		당분기	전분기
배당받을 주식	보통주	130,759,755주	130,148,288주
	우선주	19,853,734주	19,853,734주
배 당 률		10%	10%
배 당 금 액	보통주	65,380	65,074
	우선주	9,927	9,927
	계	75,307	75,001

16. 기타자본항목 :

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말	전기말
자기주식	(7,376,169)	(7,539,561)
주식선택권	32,976	55,313
매도가능금융자산평가손익	1,911,326	1,040,849
지분법자본변동	862,392	1,071,435
해외사업장환산외환차이	(1,613,375)	(834,145)
기타	130,902	961,942
계	(6,051,948)	(5,244,167)

회사는 자사주식의 가격안정을 위하여 기명식보통주식 및 무의결권우선주식을 취득하여 기타자본항목으로 계상하고 있으며, 향후 주식선택권의 행사시 교부 등에 사용할 예정입니다. 보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말		전기말	
	우선주	보통주	우선주	보통주
주식수(주)	2,979,693	16,513,149	2,979,693	16,912,614
취득가액(백만원)	621,843	6,754,326	621,843	6,917,718

17. 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동 :

가. 당기 중 연결회사의 주요 종속기업에 대한 비지배지분 취득 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	에스엘시디	Samsung Japan	Samsung Asia Private
취득일	2012년 1월 19일	2012년 4월 27일	2012년 4월 27일
취득 비지배지분율	50%	49%	30%
취득 후 지분율	100%	100%	100%
취득 대가	1,067,082	159,278	19,452
취득 비지배지분 장부가액	1,764,927	60,667	13,313
기타자본항목 계상액(*)	697,845	(98,611)	(6,139)

(\*) 취득 당시 연결회사가 계상하고 있던 비지배지분의 장부금액과 취득대가와의 차이는 연결회사의 소유주에 귀속되는 기타자본항목으로 계상되었습니다.

나. 당3분기 중 종속기업인 삼성디스플레이는 종속기업인 삼성모바일디스플레이 및 에스엘시디를 흡수합병하였으며, 동 합병으로 인하여 회사의 삼성디스플레이에 대한지분율이 100%에서 84.8%로 감소하였습니다. 또한 동 거래로 인해 1,654,645백만원의 비지배지분이 증가하였으며, 연결회사의 소유주에 귀속되는 자본의 감소로 계상되었습니다.(주석 29 참조)

18. 비용의 성격별 분류 :

당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
재고자산의 변동	(914,046)	(664,041)	(1,071,325)	(1,200,533)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	22,452,408	61,688,630	19,567,441	55,029,240
급여	3,440,471	10,315,258	2,787,262	8,749,172
퇴직급여	209,634	628,909	155,425	461,716
감가상각비	3,868,223	11,100,077	3,318,584	9,446,048
무형자산상각비	193,293	571,962	167,124	467,463
복리후생비	676,954	1,837,115	517,877	1,491,191
지급수수료	2,019,548	5,121,188	1,418,447	4,403,356
기타비용	12,237,438	34,422,228	10,121,796	27,989,792
계(*)	44,183,923	125,021,326	36,982,631	106,837,445

(\*) 손익계산서 상의 매출원가, 연구개발비, 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비 :

당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
급여	1,031,172	3,070,772	898,879	2,602,907
퇴직급여	51,577	161,827	37,160	111,969
지급수수료	2,019,548	5,121,188	1,418,447	4,403,356
감가상각비	132,411	337,185	95,422	276,045
무형자산상각비	89,094	256,345	75,200	206,898
광고선전비	1,366,060	3,278,702	763,636	1,835,611
판매촉진비	1,675,756	4,080,668	1,176,811	3,019,179
운반비	1,002,670	2,794,322	952,004	2,789,041
애프터서비스비	827,254	2,362,108	625,363	1,727,752
기업홍보비	167,405	448,425	129,435	330,566
기타판매비와관리비	855,754	2,433,679	626,832	1,660,916
계	9,218,701	24,345,221	6,799,189	18,964,240

20. 기타영업수익 및 비용 :

당분기와 전분기 중 기타영업수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

과 목	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
기타영업수익 :				
배당금수익	17,245	72,061	1,257	32,840
수입수수료	12,219	108,922	21,359	33,181
임대료수익	24,923	73,864	22,744	66,631
투자자산처분이익	20,748	104,291	29,356	76,656
유형자산처분이익	55,656	108,909	7,733	76,523
사업양도이익	-	-	11,572	11,572
기타	318,380	875,721	163,902	527,193
계	449,171	1,343,768	257,923	824,596
기타영업비용 :				
기타대손상각비	4,568	17,624	4,261	7,877
유형자산처분손실	70,912	195,831	29,249	67,626
기부금	39,942	111,191	125,508	225,884
기타	202,401	343,307	137,343	430,288
계	317,823	667,953	296,361	731,675

21. 금융수익 및 금융비용 :

가. 당분기와 전분기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 금융수익				
이자수익	223,904	602,539	177,799	492,871
- 대여금및수취채권	222,555	598,619	176,625	489,450
- 매도가능금융자산	1,349	3,920	1,174	3,421
외환차이	1,195,976	4,815,304	2,604,038	4,766,170
파생상품평가이익	1,078	29,074	94,263	120,024
파생상품거래이익	103,465	431,565	161,738	300,585
계	1,524,423	5,878,482	3,037,838	5,679,650
(2) 금융비용				
이자비용	148,293	460,321	168,167	454,555
- 상각후원가로 측정하는 금융부채	68,261	209,565	74,552	201,011
- 기타 금융부채	80,032	250,756	93,615	253,544
외환차이	1,188,274	4,947,604	3,160,477	5,228,763
파생상품평가손실	27,672	73,089	23,640	80,223
파생상품거래손실	115,044	482,673	98,297	263,191
계	1,479,283	5,963,687	3,450,581	6,026,732

나. 연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용 :

법인세비용은 연간 회계연도에 대해서 예상되는 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 추정연간유효법인세율은 21.4%(전분기 : 16.7%)이며 동 유효법인세율 증가는 당분기 누적 과세소득 증가에 따른 세액공제율 감소에 기인합니다.

23. 주당이익 :

가. 기본주당이익 -

기본주당이익은 연결회사의 당기순이익을 자기주식을 제외한 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.

당분기와 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원, 천주).

(1) 보통주

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 분기순이익	6,424,872	16,334,808	3,300,157	9,471,758
분기순이익 중 보통주 해당분	5,577,884	14,181,300	2,863,241	8,217,737
÷가중평균유통보통주식수	130,774	130,659	130,162	130,112
기본 보통주 주당이익(단위:원)	42,653	108,537	21,998	63,159

(2) 우선주

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 분기순이익	6,424,872	16,334,808	3,300,157	9,471,758
분기순이익 중 우선주 해당분	846,988	2,153,508	436,916	1,254,021
÷가중평균유통우선주식수	19,854	19,854	19,854	19,854
기본 우선주 주당이익(단위:원)	42,661	108,469	22,007	63,163

계속;

23. 주당이익, 계속 :

나. 회석주당이익 -

당분기와 전분기의 회석주당이익 산정내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원, 천주).

(1) 보통주

회사가 보유하고 있는 회석성 잠재적보통주로는 주식선택권이 있으며 회석주당순이익은 모든 회석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다.

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
보통주 회석순이익	5,578,469	14,182,763	2,863,895	8,219,691
÷가중평균된 유통보통주식수와 회석성 잠재적보통주의 합산 주식수	130,878	130,761	130,370	130,346
회석 보통주 주당이익(단위:원)	42,623	108,463	21,968	63,061

(2) 우선주

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
우선주 회석순이익	846,403	2,152,045	436,261	1,252,066
÷가중평균된 유통우선주식수와 회석성 잠재적우선주의 합산 주식수	19,854	19,854	19,854	19,854
회석 우선주 주당이익(단위:원)	42,632	108,395	21,974	63,065

24. 영업에서 창출된 현금흐름 :

당분기와 전분기 누적 기준 영업에서 창출된 현금흐름의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위 :백만원).

(1) 조정내역

구 분	당분기	전분기
1. 법인세비용	4,575,899	1,951,746
2. 금융수익	(1,442,867)	(2,193,353)
3. 금융비용	1,392,549	2,209,655
4. 퇴직급여	628,909	461,716
5. 감가상각비	11,100,077	9,446,048
6. 무형자산상각비	571,962	467,463
7. 대손상각비 등	159,858	73,108
8. 지분법이익	(768,657)	(1,078,328)
9. 유형자산처분이익	(108,909)	(76,523)
10. 유형자산처분손실	195,831	67,626
11. 재고자산폐기손실 등	921,966	814,670
12. 기타 수익, 비용	(247,410)	(59,474)
계	16,979,208	12,084,354

계속;

24. 영업에서 창출된 현금흐름, 계속 :

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

구 분	당분기	전분기
1. 매출채권의 증가	(2,552,054)	(1,533,715)
2. 미수금의 감소(증가)	(55,388)	223,387
3. 선급금의 증가	(142,504)	(112,326)
4. 장단기 선급비용의 증가	(412,824)	(383,581)
5. 재고자산의 증가	(4,840,892)	(3,675,462)
6. 매입채무의 증가	1,164,059	1,467,732
7. 장단기 미지급금의 감소	(1,181,849)	(22,140)
8. 선수금의 증가	72,910	42,284
9. 예수금의 증가(감소)	(402,971)	651,818
10. 장단기 미지급비용의 증가(감소)	196,744	(1,310,227)
11. 총당부채의 증가	3,076,973	1,727,545
12. 퇴직금의 지급	(151,012)	(101,871)
13. 기타	(622,072)	(502,909)
계	(5,850,880)	(3,529,465)

25. 부문별 보고 :

가. 영업부문별 정보 -

전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)이 연결회사의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

연결회사의 영업부문은 CE, IM, 반도체, LCD 등으로 구성되어 있으며, 조직변경에 따라 전분기 영업부문별 정보는 재작성 되었습니다.

또한 당분기와 전분기의 영업부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 영업부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 아니하였습니다(단위: 백만원).

(1) 당분기 누적

구 분	DMC			DS			계	내부거래조정	조정후금액
	계(*)	CE	IM	계(*)	반도체	LCD			
매출액	245,819,221	78,492,323	163,881,818	101,785,882	48,188,068	52,736,636	344,189,915	(199,145,149 )	145,044,766
내부매출액	(133,098,315 )	(43,999,761)	(86,693,130)	(51,021,394)	(22,892,713)	(27,486,521)	(199,145,149 )	199,145,149	-
순매출액	112,720,906	34,492,562	77,188,688	50,764,488	25,295,355	25,250,115	145,044,766	-	145,044,766
감가상각비	1,004,898	420,728	358,952	10,015,747	6,784,330	3,178,875	11,100,077	-	11,100,077
무형자산상각비	279,620	52,040	141,740	191,083	127,256	56,279	571,962	-	571,962
영업이익(손실)	15,549,506	1,668,939	14,087,905	5,229,314	3,020,239	2,127,329	20,699,255	-	20,699,255

(\* ) 부문 내의 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

계속;

25. 부문별 보고, 계속 :

가. 영업부문별 정보, 계속 -

(2) 당3분기

구 분	DMC			DS			계	내부거래조정	조정후금액
	계(*)	CE	IM	계(*)	반도체	LCD			
매출액	93,278,489	26,935,014	65,112,506	33,002,961	16,418,304	16,237,028	125,054,669	(72,877,399)	52,177,270
내부매출액	(51,378,562)	(15,338,186)	(35,190,225)	(15,605,814)	(7,696,828)	(7,772,283)	(72,877,399)	72,877,399	-
순매출액	41,899,927	11,596,828	29,922,281	17,397,147	8,721,476	8,464,745	52,177,270	-	52,177,270
감가상각비	352,052	143,382	131,918	3,490,248	2,427,156	1,032,910	3,868,287	-	3,868,287
무형자산상각비	95,431	15,749	48,448	63,847	41,165	19,381	193,293	-	193,293
영업이익(손실)	5,882,580	428,093	5,626,950	2,286,859	1,148,672	1,093,887	8,124,695	-	8,124,695

(\*) 부문 내의 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

(3) 전분기 누적

구 분	DMC			DS			계	내부거래조정	조정후금액
	계(*)	CE	IM	계(*)	반도체	LCD			
매출액	172,725,910	72,149,534	97,633,452	95,962,321	53,366,652	42,532,060	266,055,805	(148,357,969)	117,697,836
내부매출액	(91,735,496)	(38,958,167)	(50,967,836)	(47,802,433)	(25,549,942)	(21,842,648)	(148,357,969)	148,357,969	-
순매출액	80,990,414	33,191,367	46,665,616	48,159,888	27,816,710	20,689,412	117,697,836	-	117,697,836
감가상각비	879,995	448,540	255,750	8,561,422	5,607,230	2,936,107	9,446,048	-	9,446,048
무형자산상각비	163,771	26,011	116,741	150,303	100,123	44,754	467,463	-	467,463
영업이익(손실)	6,504,662	830,075	5,589,259	4,544,822	5,025,028	(528,359)	10,953,312	-	10,953,312

(\*) 부문 내의 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

(4) 전3분기

구 분	DMC			DS			계	내부거래조정	조정후금액
	계(*)	CE	IM	계(*)	반도체	LCD			
매출액	64,977,536	24,709,520	39,239,460	33,032,479	18,274,411	15,045,812	96,785,540	(55,511,575)	41,273,965
내부매출액	(35,264,071)	(13,313,384)	(21,297,150)	(16,545,612)	(8,792,062)	(7,960,918)	(55,511,575)	55,511,575	-
순매출액	29,713,465	11,396,136	17,942,310	16,486,867	9,482,349	7,084,894	41,273,965	-	41,273,965

감가상각비	298,748	145,621	89,654	3,016,882	1,983,374	1,025,795	3,318,584	-	3,318,584
무형자산상각비	60,745	14,537	39,124	52,590	35,397	15,424	167,124	-	167,124
영업이익(손실)	2,774,632	309,700	2,422,544	1,527,751	1,589,099	(85,732)	4,252,896	-	4,252,896

(\*) 부문 내의 기타 부분은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

계속 ;

25. 부문별 보고, 계속 :

나. 지역별 정보 -

당분기와 전분기의 지역별 영업현황(소재지 기준)은 다음과 같습니다(단위: 백만원)

(1) 당분기 누적

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	내부거래조정	조정후금액
총매출액	132,812,207	55,010,132	52,296,125	41,933,800	62,137,651	(199,145,149)	145,044,766
내부매출액	(109,659,491)	(15,239,524)	(17,323,315)	(15,107,947)	(41,814,872)	199,145,149	-
순매출액	23,152,716	39,770,608	34,972,810	26,825,853	20,322,779	-	145,044,766
비유동자산(*)	60,866,214	7,190,686	953,885	1,733,250	2,552,477	(603,056)	72,693,456

(\*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 조인트벤처 투자 등은 제외

(2) 당3분기

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	내부거래조정	조정후금액
총매출액	47,355,987	20,063,078	18,524,316	15,162,288	23,949,000	(72,877,399)	52,177,270
내부매출액	(39,490,647)	(5,239,536)	(5,764,571)	(5,824,616)	(16,558,029)	72,877,399	-
순매출액	7,865,340	14,823,542	12,759,745	9,337,672	7,390,971	-	52,177,270
비유동자산(*)	60,866,214	7,190,686	953,885	1,733,250	2,552,477	(603,056)	72,693,456

(\*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 조인트벤처 투자 등은 제외

계속;

25. 부문별 보고, 계속 :

나. 지역별 정보, 계속 -

(3) 전분기 누적

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	내부거래조정	조정후금액
총매출액	95,619,710	50,741,237	44,998,479	29,616,142	45,080,237	(148,357,969)	117,697,836
내부매출액	(75,621,655)	(17,030,275)	(18,712,191)	(9,069,394)	(27,924,454)	148,357,969	-
순매출액	19,998,055	33,710,962	26,286,288	20,546,748	17,155,783	-	117,697,836
비유동자산(*)	51,382,093	7,262,334	1,058,663	1,365,996	2,125,891	(126,974)	63,068,003

(\*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 조인트벤처 투자 등은 제외

(4) 전3분기

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	내부거래조정	조정후금액
총매출액	29,421,014	19,620,925	17,709,318	11,310,359	18,723,924	(55,511,575)	41,273,965
내부매출액	(23,171,197)	(8,003,603)	(7,826,506)	(3,965,499)	(12,544,770)	55,511,575	-
순매출액	6,249,817	11,617,322	9,882,812	7,344,860	6,179,154	-	41,273,965
비유동자산(*)	51,382,093	7,262,334	1,058,663	1,365,996	2,125,891	(126,974)	63,068,003

(\*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 조인트벤처 투자 등은 제외

26. 특수관계자와의 거래 :

가. 관계기업 -

보고기간종료일 현재 연결회사의 주요 관계기업은 삼성SDI, 삼성전기, 삼성에스디에스, 삼성테크윈 및 삼성카드 등입니다.

당분기와 전분기 누적 기준 관계기업과의 거래내역 및 당분기말과 전기말 현재 채권·채무 잔액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
관계기업과의 거래		
매출 등	698,560	1,016,950
매입 등	7,257,458	4,052,168

구 분	당분기말	전기말
관계기업에 대한 채권, 채무		
채권 등	107,380	225,076
채무 등	1,253,171	1,168,952

계속;

26. 특수관계자와의 거래, 계속 :

나. 조인트벤처 -

보고기간종료일 현재 연결회사의 주요 조인트벤처 투자는 삼성코닝정밀소재, 삼성코닝어드밴스드글라스 등입니다.

당분기와 전분기 누적 기준 조인트벤처와의 거래내역 및 당분기말과 전기말 현재 채권·채무잔액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
조인트벤처와의 거래		
매출 등	33,781	5,256
매입 등	2,134,327	2,362,816

구 분	당분기말	전기말
조인트벤처에 대한 채권, 채무		
채권 등	4,290	6,379
채무 등	525,840	379,944

계속;

26. 특수관계자와의 거래, 계속 :

다. 그밖의 특수관계 -

연결회사는 삼성에버랜드, 삼성석유화학 등과 기타 특수관계에 있으며, 당분기와 전분기 누적 기준 거래내역 및 당분기말과 전기말 현재 채권·채무잔액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
그 밖의 특수관계자와의 거래		
매출 등	80,188	59,502
매입 등	548,499	460,264

구 분	당분기말	전기말
그 밖의 특수관계자에 대한 채권, 채무		
채권 등	226,378	244,411
채무 등	174,638	172,872

라. 주요 경영진에 대한 보상 -

당분기와 전분기 누적 기준 회사가 주요 경영진(등기임원) 보상을 위해 비용으로 계상한 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기	전분기
단기급여	5,060	14,191
퇴직급여	392	522
기타 장기급여	3,942	3,822

## 27. 재무위험관리 :

연결회사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운영하고 있습니다.

재무위험 관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

또한, 연결회사는 해외 지역별 중심지(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 일본, 브라질, 러시아)에 금융관리요원을 파견하여 지역 금융센터를 운영함으로써, 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

연결회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

### 가. 시장위험

#### (1) 환율변동위험

연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다.

계속;

## 27. 재무위험관리, 계속 :

연결회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치 시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 연결회사의 환위험 관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다.

연결회사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각 개별 회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

### (2) 주가변동 위험

연결회사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 당분기말 및 전기말 현재 지분증권의 공정가치는 각각 5,029,852백만원 및 3,149,926백만원입니다(주석 5참조).

당분기말 및 전기말 현재 시장성 있는 지분증권의 주가가 약 1% 변동할 경우 기타포괄손익의 변동금액(법인세 고려전)은 각각 43,930백만원 및 25,262백만원입니다.

### (3) 이자율 위험

이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

계속;

## 27. 재무위험관리, 계속 :

연결회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

### 나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

계속;

## 27. 재무위험관리, 계속 :

따라서, 연결회사에 노출된 신용 위험은 제한적일 것으로 판단하고 있으며 당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 채권 중 주요 5대 고객이 차지하는 비중과 금액은 각각 11.4%, 2,779,977백만원과 12.9%, 2,831,801백만원이며, 당분기말 현재 연결회사의 채권 중 3대 국가별 비중은 각각 18.8%, 16.1% 및 9.1%(전기말: 16.0%, 14.7% 및 10.4%)입니다.

### 다. 유동성 위험

연결회사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

연결회사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이상징후가 발견될 경우 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융센터 및 회사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하는 한편 자금운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 연결회사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보 하고 있으며 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다.

계속;

27. 재무위험관리, 계속 :

라. 자본위험관리

연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

연결회사의 자본위험관리 정책은 전기와 변동이 없었으며 회사의 신용등급과 관련하여 S&P는 연결회사의 장기차입금에 대하여 A등급을 부여하였으며 Moody's는 A1을 부여하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	당분기말	전기말
부 채	60,188,312	53,785,931
자 본	116,538,834	101,845,323
부채비율	51.6%	52.8%

28. LCD 사업부문 분할 :

회사는 당기중 LCD 사업부문을 물적 분할하여 삼성디스플레이 주식회사를 설립하였습니다.

분할신설회사명	삼성디스플레이 주식회사
본점소재지	경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95번지
사업부문	LCD 사업
분할기일	2012년 4월 1일

## 29. 사업결합 :

당기중 발생한 주요한 사업결합 거래는 다음과 같습니다.

### 가. 삼성엘이디 주식회사 합병

연결회사는 LED 사업의 경영 효율성 증대 및 회사의 기존 사업간의 시너지효과 극대화를 위하여 2011년 12월 26일 이사회 결의에 의거, 2012년 4월 1일 삼성엘이디 주식회사를 흡수 합병하였습니다. 본 합병은 소규모합병과 간이합병에 해당하므로 합병회사인 회사의 합병 승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 같음하였습니다.

#### (1) 피합병회사의 개요

피합병회사명	삼성엘이디 주식회사
본점소재지	경기도 용인시 기흥구 농서동 산 24번지
대표이사	조남성
법인구분	비상장법인
합병회사와의 관계	관계기업

#### (2) 합병비율 및 교부

구 분	합병회사	피합병회사
회사명	삼성전자	삼성엘이디
합병비율	1	0.0134934

연결회사는 본 합병으로 인하여 합병 신주를 발행하지 아니하고 피합병회사인 삼성엘이디의 합병기일 현재 주주들에게 회사가 보유하고 있는 자기주식을 교부하였습니다.

계속;

29. 사업결합, 계속:

(3) 인수회계처리

구 분	금액(백만원)
I. 이전대가	
사업결합이전에 보유한 지분의 공정가치(*1)	344,082
추가 이전대가의 공정가치(*2)	344,082
총 이전대가	688,164
II. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액	
현금및현금성자산	54,454
매출채권과 수취채권	304,552
재고자산	146,141
유형자산	699,803
무형자산	59,512
관계기업 및 조인트벤처 투자	68,839
이연법인세자산	62,733
기타자산	47,370
매입채무와 지급채무	157,571
차입금	584,338
퇴직급여채무	30,108
기타부채	62,500
총식별가능한순자산	608,887
III. 영업권(*3)	79,277

계속;

29. 사업결합, 계속:

(\*1) 사업결합 전에 회사가 보유하고 있던 삼성엘이디 주식회사의 지분 50.0%에 대하여 2012년 4월 1일 기준으로 공정가치를 재측정함으로써 처분이익 28,684백만원을 인식하였습니다.

(\*2) 삼성엘이디 주식회사와의 합병을 위하여 회사는 자기주식 269,867주를 지급하였으며 동 자기주식의 공정가치 평가결과 자기주식 처분이익 233,705백만원을 인식하였습니다.

(\*3) 상기 사업결합으로 발생한 영업권은 LED 사업과 관련된 국내외 경영 환경의 변화에 대한 신속한 대처와 제조 경쟁력 강화가 예상됨에 따라 인식하였습니다.

(4) 삼성엘이디가 2012년 1월 1일부터 합병되었다고 가정할 경우, 손익계산서에 추가로 포함될 매출 및 순손실은 293,273백만원 및 25,582백만원입니다. 또한 합병일 이후 LED 사업으로부터 발생한 매출 및 순이익은 686.867백만원 및 20.368백만원입니다.

계속;

29. 사업결합, 계속:

나. 동일지배 하에 있는 종속기업간 사업결합

(1) 삼성디스플레이, 삼성모바일디스플레이 및 에스엘시디 합병

종속기업인 삼성디스플레이는 종속기업인 삼성모바일디스플레이 및 에스엘시디를 2012년 7월 1일자로 흡수합병하였습니다.

1) 피합병회사의 개요

피합병회사명	삼성모바일디스플레이 주식회사	에스엘시디 주식회사
본점소재지	경기 용인시 기흥구 농서동 산 24	충남 아산시 탕정면 명암리 201번지
대표이사	조수인	박동건
법인구분	비상장법인	비상장법인
합병회사와의 관계	계열회사	종속기업

2) 합병비율 및 교부

구 분	합병회사	피합병회사	피합병회사
회사명	삼성디스플레이	삼성모바일디스플레이	에스엘시디
합병비율	1	1.6487702	-

삼성디스플레이가 에스엘시디의 주식 전부를 보유하고 있어 에스엘시디의 보통주식에 대해서는 별도로 삼성디스플레이의 보통주식을 교부하지 아니하였습니다.

(2) Samsung Electronics Asia Holding(이하 'SEAH') 및 Samsung Asia Private(이하 'SAPL') 합병

회사의 종속기업인 SEAH는 SAPL을 2012년 7월 1일자로 합병하였으며, 사명을 SAPL로 변경하였습니다. 동 합병은 동일 지배력 하의 종속기업간 합병으로 연결재무제표상 장부금액을 승계하여 회계처리하였으며, 추가적으로 인식된 영업권은 없습니다.

계속;

29. 사업결합, 계속:

(3) 삼성메디슨 및 프로소닉 합병

종속기업인 삼성메디슨은 종속기업인 프로소닉을 2012년 9월 1일자로 흡수합병하였습니다.

1) 피합병회사의 개요

피합병회사명	주식회사 프로소닉
본점소재지	경북 경주시 건천읍 신평리 71-8
대표이사	손원길
법인구분	비상장법인
합병회사와의 관계	종속기업

2) 합병비율 및 교부

구 분	합병회사	피합병회사
회사명	삼성메디슨 주식회사	주식회사 프로소닉
합병비율	1	17.5971363

회사는 기존에 보유하고 있던 프로소닉 보통주식 570,000주에 대하여 삼성메디슨이 신규로 발행한 보통주식 10,030,367주를 교부받았습니다.

(4) 에쓰이에이치에프코리아 인수

회사는 2012년 8월 13일 종속기업 Samsung Electronics Hainan Fiberoptics(SEHF)가 보유하고 있던 종속기업 에쓰이에이치에프코리아의 지분 100%를 인수하였습니다.

또한 회사는 2012년 9월 13일 이사회에서 사업시너지 극대화를 위하여 에쓰이에이치에프코리아와의 합병(2012년 12월 1일 예정)을 결의하였습니다.

30. 보고기간종료일 후 발생사건 :

가. Cambridge Silicon Radio(이하'CSR') 사로부터의 Connectivity Business 인수

연결회사는 2012년 7월 16일 Connectivity Business 확대를 목적으로 영국소재 반도체 설계업체인 CSR의 해당 부문 자산과 인력 및 CSR의 지분 일부를 인수하는 계약을 체결하였습니다. 인수일은 2012년 10월 4일이며 해당 계약관련 총 인수대가는 USD 344 백만 등입니다.

나. 세메스, 세크론 및 지이에스 합병 결의

중속기업 세메스는 2012년 10월 18일 이사회에서 반도체 장비 사업 시너지 극대화를 위하여 중속기업 세크론과 지이에스의 흡수합병(2013년 1월 1일 예정)을 결의하였습니다.